フレキシブル多接合太陽電池に向けた多結晶 InGaAs 近赤外吸収層

Polycrystalline InGaAs near-infrared absorbing layer for flexible tandem solar cells

1筑波大院 数理物質,2学振特別研究員

[•]西田竹志^{1,2},末益祟¹,都甲薫¹

¹Univ. of Tsukuba, ²JSPS Research Fellow: T. Nishida^{1,2}, T. Suemasu¹, and K. Toko¹ E-Mail: take.nishida24@gmail.com

【はじめに】高効率多接合太陽電池の低コスト化に向け、安価な基板上への近赤外光吸収材料の形成 が望まれている。我々はこれまでに、層交換合成^[1]した大粒径 Ge 膜上に GaAs を成長し、ガラス上に合 成した III-V 族膜として初めて分光感度を実証した^[2-4]。本研究では、Ge シード技術を InGaAs に応用し て近赤外領域における分光感度の発現を目指すとともに、プラスチックフィルム上への展開を検討した。

【実験方法】 Al 誘起層交換(ALILE: Al-induced layer exchange)法により、石英ガラス上に大粒径 Ge シード層(50 nm 厚)を形成した(Fig. 1)。その後、基板温度 550 °C で GaAs バッファ層(500 nm 厚)を堆積した後、In_xGa_{1-x}As 膜(1 μ m 厚、x = 0, 0.11, 0.19, 0.27, 0.33)の MBE 成長を試みた。同様に、高耐熱性ポリイミドフィルム上に層交換 Ge を合成し、基板温度 500 °C で GaAs 膜(500 nm 厚)を MBE 成長した。

【結果・考察】 XRD 測定から、全ての試料で GaAs および In_xGa_{1-x}As の(111)面に起因した回折ピークが得られた(Fig. 2(a))。In_xGa_{1-x}As の回折ピークは x の増加に伴い低角側ヘシ フトした(Fig. 2(b))。格子定数から算出された In 組成比は、 EDX 測定による元素分析結果と一致した。EBSD 測定の結 果、In_xGa_{1-x}As 膜は(111)方位に高配向しており、エピタキシャ ル成長していることが確認された(Fig. 3(a)-(d))。さらに、層交 換 Ge の粒径を反映して大粒径 (>300 µm) であることが判る (Figs. 3(e)-(h))。分光感度測定を行った結果、In 組成の増加 に伴う狭バンドギャップ化を反映し、吸収端は長波長側ヘシフ トした(Fig. 4(a))。さらに、プラスチック上合成した InGaAs 膜に おいても大粒径形成 (> 50 µm) が確認され、分光感度が検出 された(Fig. 4(b))。断面 TEM-EDX 観察を行った結果、 InGaAs 表面のラフネスが増大し、In および Ga の偏析が生じ ていることが判る(Fig. 5(a)-(c))。これらは GaAs との格子不整 合に起因しており、分光感度特性の劣化要因と考えられる。

以上、絶縁基板上の合成膜として初めて近赤外分光感度を 実証したのみならず、プラスチック上展開のポテンシャルを開 拓した。当日は試料構造の改善を検討し、高 In 組成域での分 光感度特性向上を図るとともに、フレキシブル多接合太陽電 池への応用を展望する。

【謝辞】 高耐熱性ポリイミドフィルムをご提供いただきましたゼ ノマックスジャパン社に感謝申し上げます。





Fig. 4. (a) Photoresponsivity of the samples on glass for x = 0–0.27, where the bias voltage is 1.0 V. (b) Maximum photoresponsivity values for each spectrum as a function of *x*.



Fig. 5. TEM-EDX mapping of (a) In, (b) Ga, and (c) As in the sample on plastic for x = 0.31.

[1] K. Toko *et al.*, J. Phys. D. Appl. Phys. **53**, 373002 (2020).
[2] T. Nishida *et al.*, APL. **114**, 142103 (2019).
[3] T. Nishida *et al.*, AIP Adv. **10**, 015153 (2020).
[4] T. Nishida *et al.*, Sci. Rep. **11**, 10159 (2021).